

平成20年6月18日

第23期 定時株主総会

東京エレクトロン デバイス株式会社

- ・ 第23期 (平成20年3月期)

決算報告 / トピックス

- ・ 第24期 (平成21年3月期)

業績予想 / 活動方針

第23期(平成20年3月期) 決算報告

連結計算書類

- ・ 損益状況
- ・ 財政状態
- ・ キャッシュ・フロー

計算書類(単独)

- ・ 損益状況
- ・ 財政状態

連結損益計算書

損益状況

(単位:百万円)

	第22期		第23期		増減率 (%)
		百分比%		百分比%	
売上高	99,743	100.0	112,104	100.0	12.4
売上総利益	14,106	14.1	16,957	15.1	20.2
営業利益	3,531	3.5	3,678	3.3	4.2
経常利益	3,245	3.3	3,849	3.4	18.6
当期純利益	1,876	1.9	2,193	2.0	16.9
1株当たり当期純利益	18,957.04円		20,689.48円		
自己資本当期純利益率	10.7%		10.5%		
従業員数	739人		788人		

	第22期	第23期	増 減
総資産	百万円 46,729	百万円 51,458	百万円 4,728
純資産	百万円 20,056	百万円 21,604	百万円 1,548
自己資本比率	% 42.9	% 42.0	% ▲ 0.9
1株当たり純資産	円 189,211.89	円 203,819.57	円 14,607.68

連結貸借対照表(資産)

財政状態

(単位:百万円)

科 目	第22期	第23期	増減額
流動資産	43,387	47,005	3,617
現預金	1,142	1,367	224
受取手形・売掛金	23,361	25,633	2,271
たな卸資産	16,888	17,649	761
その他流動資産	1,994	2,354	359
固定資産	3,341	4,453	1,111
有形固定資産	1,019	1,012	▲ 7
無形固定資産	227	785	558
投資その他の資産	2,094	2,654	560
資 産 計	46,729	51,458	4,728

連結貸借対照表(負債・純資産)

財政状態

(単位:百万円)

科 目	第22期	第23期	増減額
流動負債	22,718	25,584	2,865
買掛金	12,888	13,897	1,009
短期借入金	4,351	6,069	1,718
その他流動負債	5,478	5,616	138
固定負債	3,954	4,269	314
負債計	26,673	29,853	3,180
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	5,645	5,645	-
利益剰余金	11,913	13,438	1,525
評価・換算差額等	1	25	23
純資産計	20,056	21,604	1,548
負債・純資産計	46,729	51,458	4,728

連結キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	第22期	第23期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,654	381	▲ 1,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 401	▲ 1,255	▲ 854
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 902	1,134	2,036
現金及び現金同等物の増減額	344	224	▲ 119
現金及び現金同等物の期首残高	798	1,142	344
現金及び現金同等物の期末残高	1,142	1,367	224

連結品目別売上高

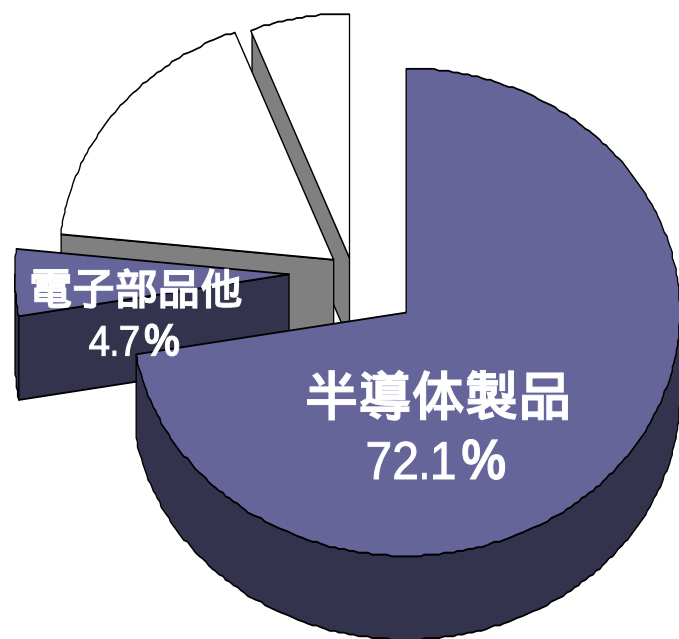
(単位:百万円)

品 目	第22期		第23期		増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体製品	79,569	79.8	80,828	72.1	1.6
電子部品他	5,373	5.4	5,296	4.7	▲ 1.4
コンピュータ・ネットワーク機器	9,162	9.1	19,520	17.4	113.1
ソフトウェア	5,637	5.7	6,459	5.8	14.6
合 計	99,743	100	112,104	100	12.4

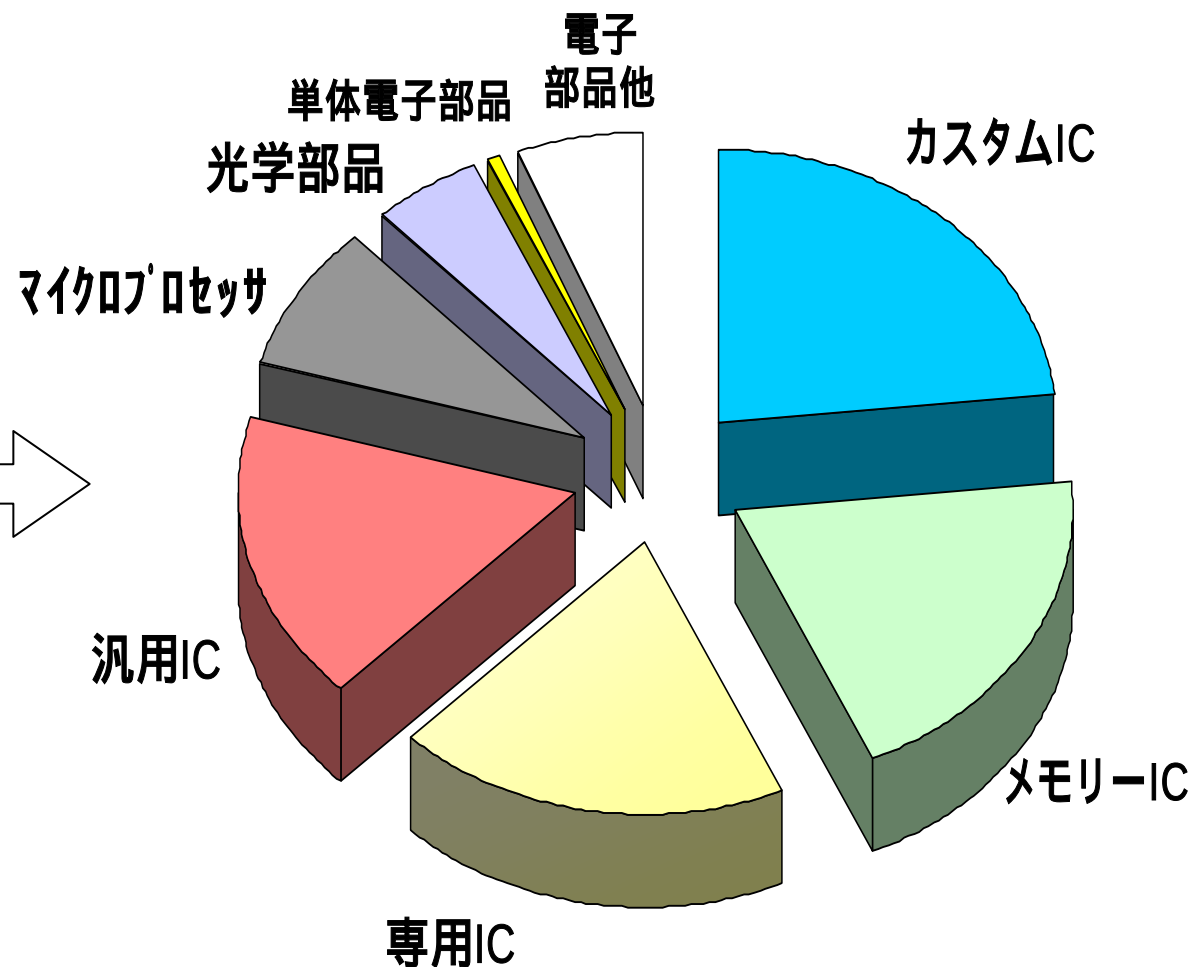
* 各品目についてのご説明は、巻末の用語説明をご参照ください。

半導体・電子部品 品目別売上構成

< 品目別売上構成 >



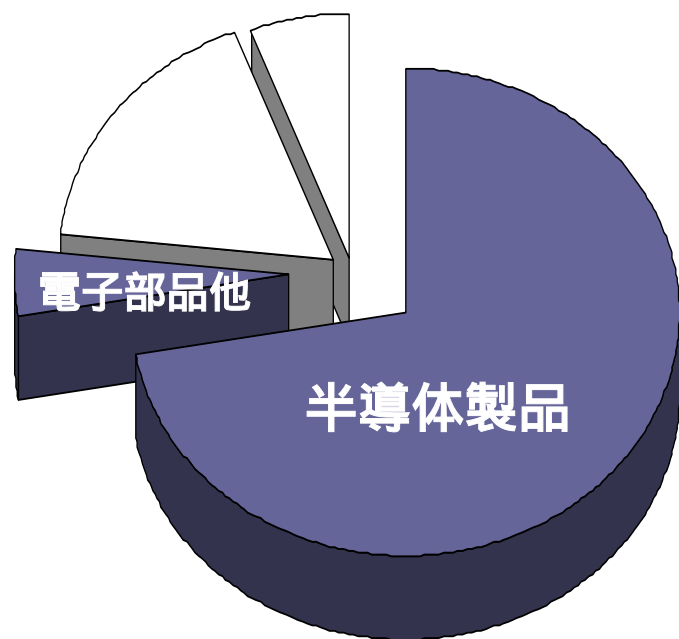
< 内 訳 >



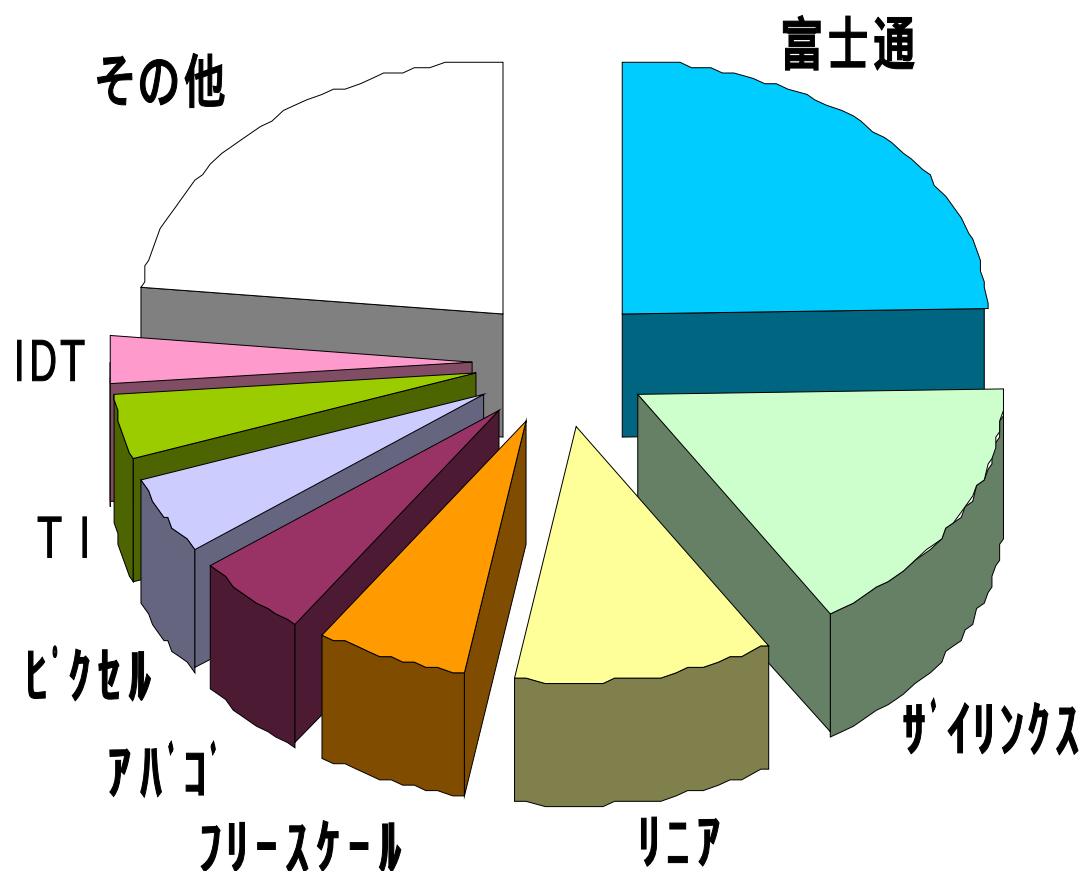
* 各品目についてのご説明は、巻末の用語説明をご参照ください。

半導体・電子部品 仕入先別売上構成

< 品目別売上構成 >



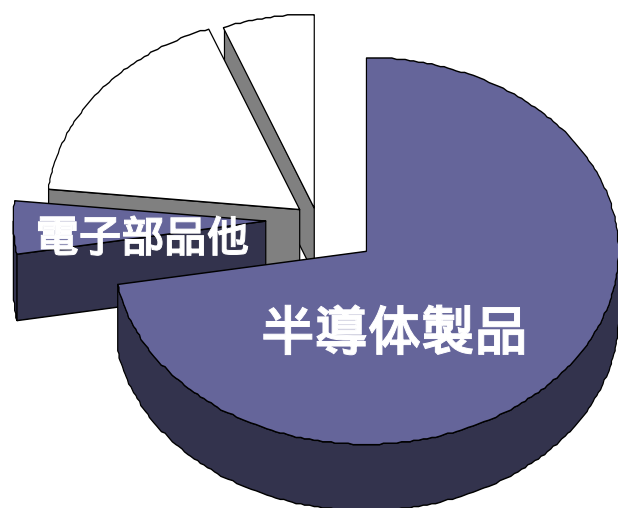
< 仕入先別内訳 >



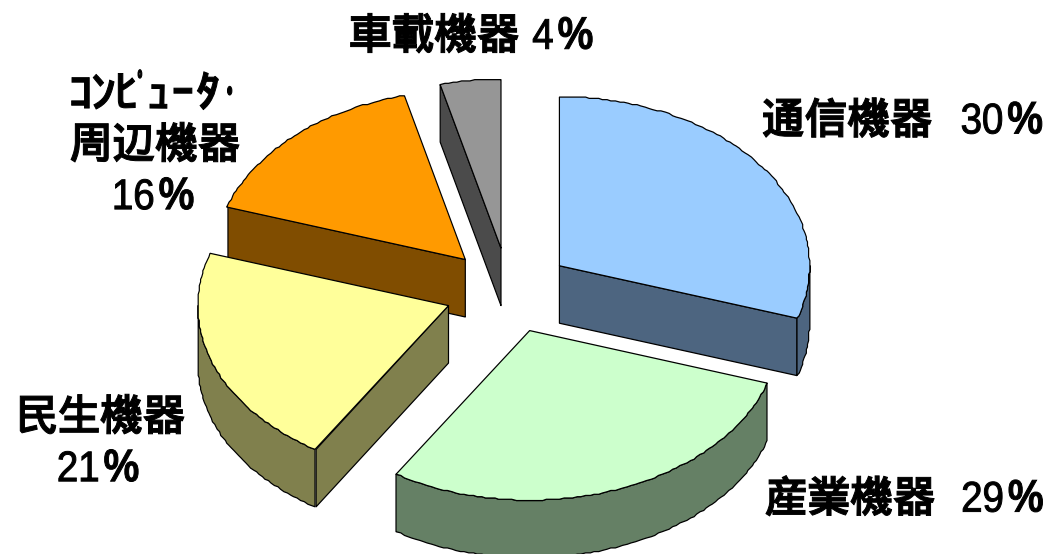
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

半導体・電子部品 分野別売上構成

< 品目別売上構成 >



< 分野別内訳 >

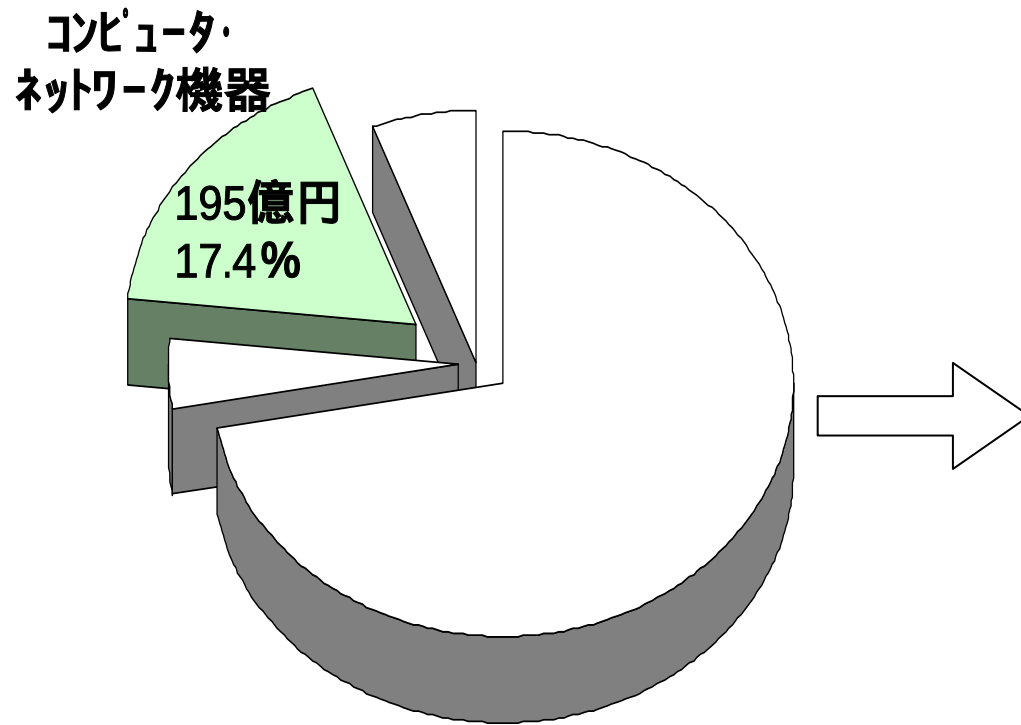


分 野	主な最終製品	主なお客様
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、基地局	NEC、日立、富士通、松下 他
産業機器	テスター、医療機器、放送機器、ロボット、計測器	アドバンテスト、東芝、松下 他
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	シャープ、ソニー、松下、ヤマハ 他
コンピュータ・周辺機器	プリンター、液晶プロジェクト、POS、PC及び付属機器	エプソン、東芝、富士ゼロックス、松下 他
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	アイシン、日本精機、松下、三菱電機 他

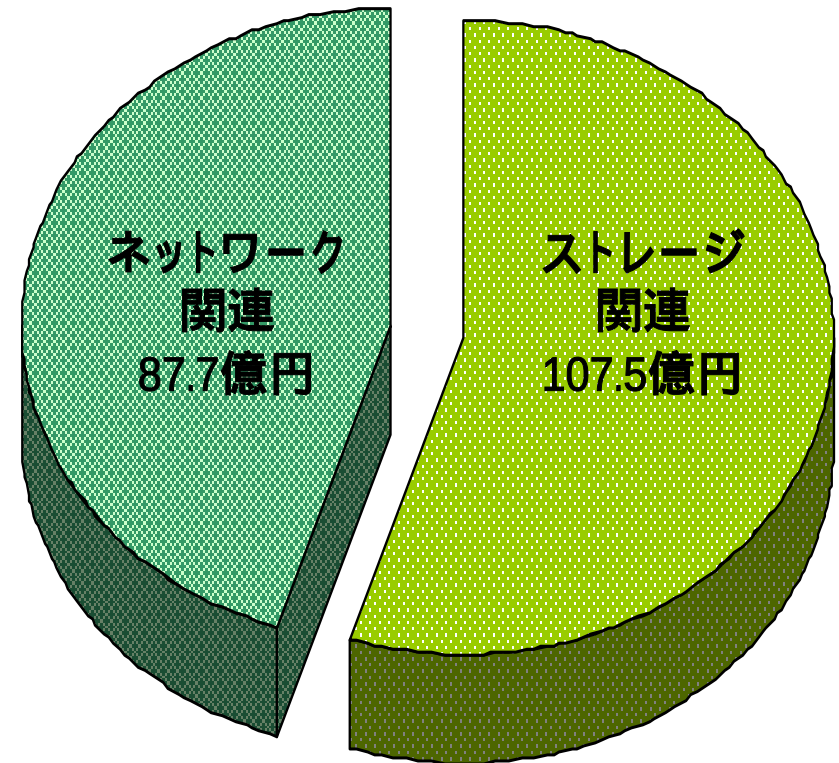
注) 社名は、敬称を省略し、略称を使用し、五十音順で記載させていただいております。

コンピュータ・ネットワーク機器 分野別売上構成

< 品目別売上構成 >



< 分野別内訳 >



コンピュータ・ネットワーク機器 主要商品

事業分野	主な用途・機能	主要仕入先
ストレージ関連	SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など	ブロード エミレックス
ネットワーク関連	インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)、 企業向けネットワークシステム構築機器など	F5ネットワークス エクストリーム



ブロード

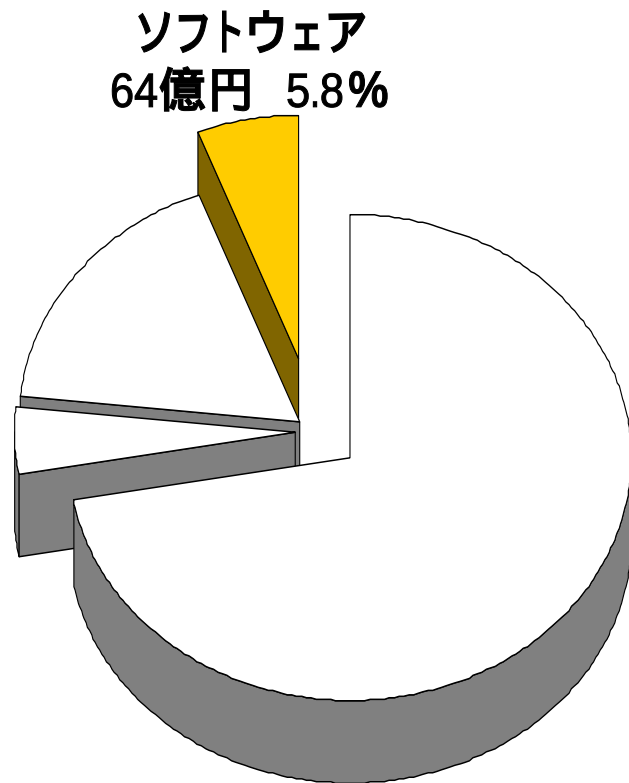


F5ネットワークス

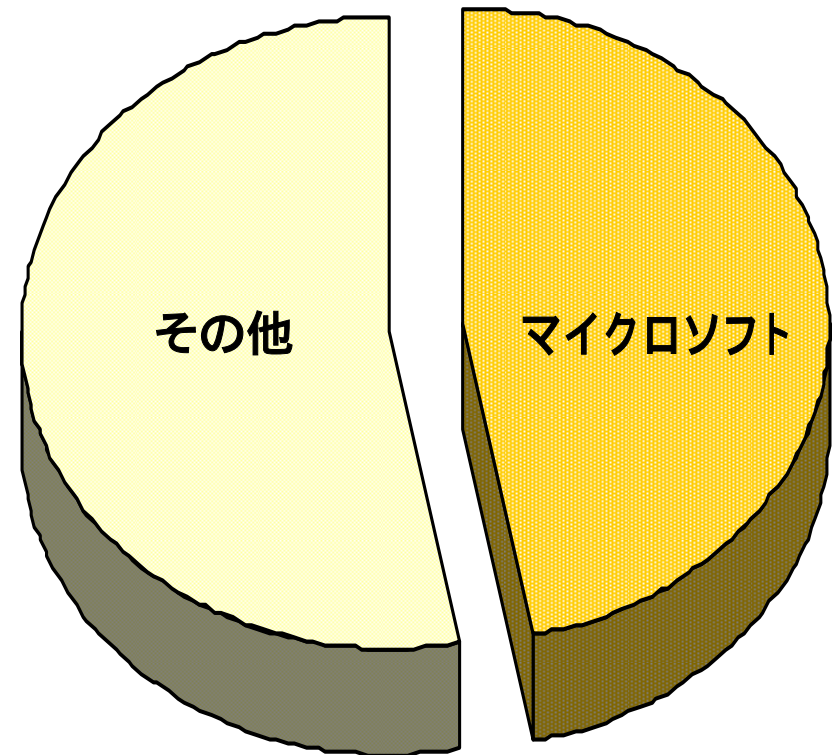
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただきます。

ソフトウェア 仕入先別売上構成

< 品目別売上構成 >



< 仕入先別内訳 >



注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

単独損益計算書

損益状況

(単位:百万円)

	第22期		第23期		増減率 %
		百分比%		百分比%	
売上高	97,194	100.0	109,295	100.0	12.5
売上総利益	13,808	14.2	16,519	15.1	19.6
営業利益	3,383	3.5	3,479	3.2	2.8
経常利益	3,134	3.2	3,646	3.3	16.3
当期純利益	1,779	1.8	2,078	1.9	16.8
1株当たり当期純利益	17,969.90円		19,605.77円		

単独貸借対照表

財政状態

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	45,967	流動負債	24,765
受取手形・売掛金	25,463	固定負債	4,269
たな卸資産	17,125	負債計	29,035
その他流動資産	3,378	資本金	2,495
固定資産	4,521	資本剰余金	5,645
有形固定資産	999	利益剰余金	13,253
無形固定資産	782	評価・換算差額等	59
投資その他の資産	2,739	純資産計	21,453
資産計	50,489	負債・純資産計	50,489

第23期(平成20年3月期) トピックス

- ・ 本社移転(予定)について
- ・ 海外展開について
- ・ 国内販売子会社設立について
- ・ 国内営業拠点の拡充について
- ・ 内部統制の取組みについて

本社移転について

平成20年8月移転予定

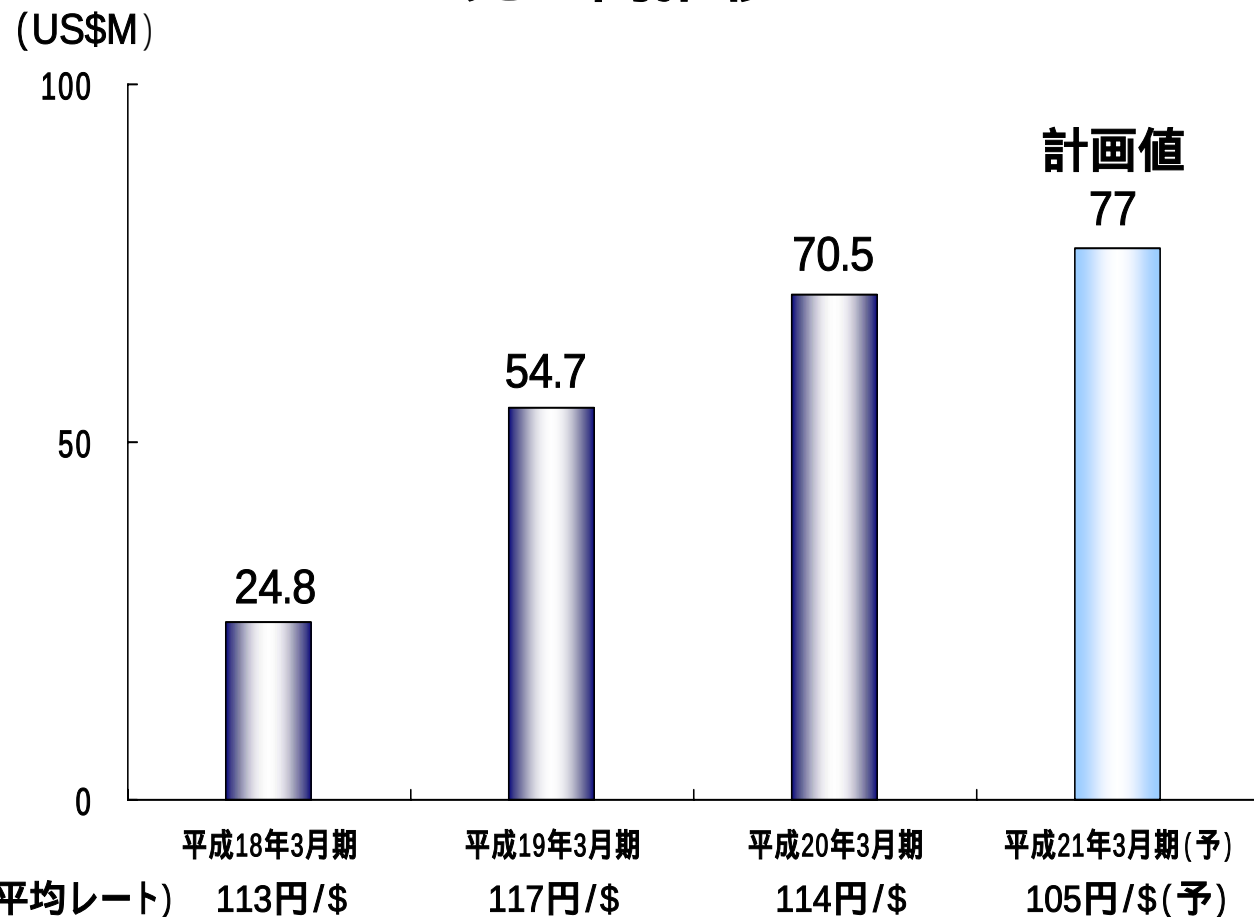


横浜駅東口より徒歩3分

海外展開 について

東京エレクトロン デバイス シンガポール 現地法人化(1月)

< 売上高推移 >



< 営業拠点 >

香港、上海、大連、**シンガポール**



国内販売子会社設立について

パネトロン株式会社設立(2月)

PAN

本 社 : 横浜市都筑区東方町1 番地

資 本 金 : 5 千万円 (当社 100%出資)

代 表 者 : 代表取締役社長 砂川 俊昭

事 業 内 容 : 半導体等の電子部品の販売等

業務開始日 : 平成20年4月1日

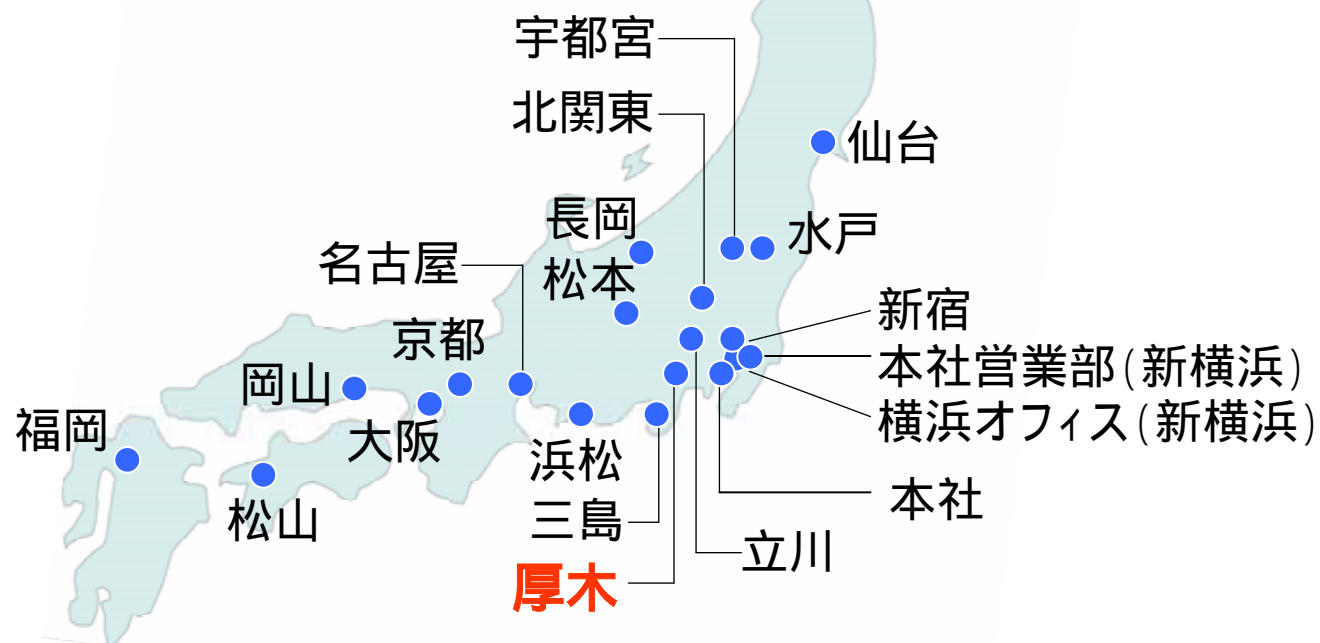
主要取扱いメーカー : テキサス・インスツルメンツ社

国内営業拠点の拡充について

厚木サテライトオフィス開設(3月)

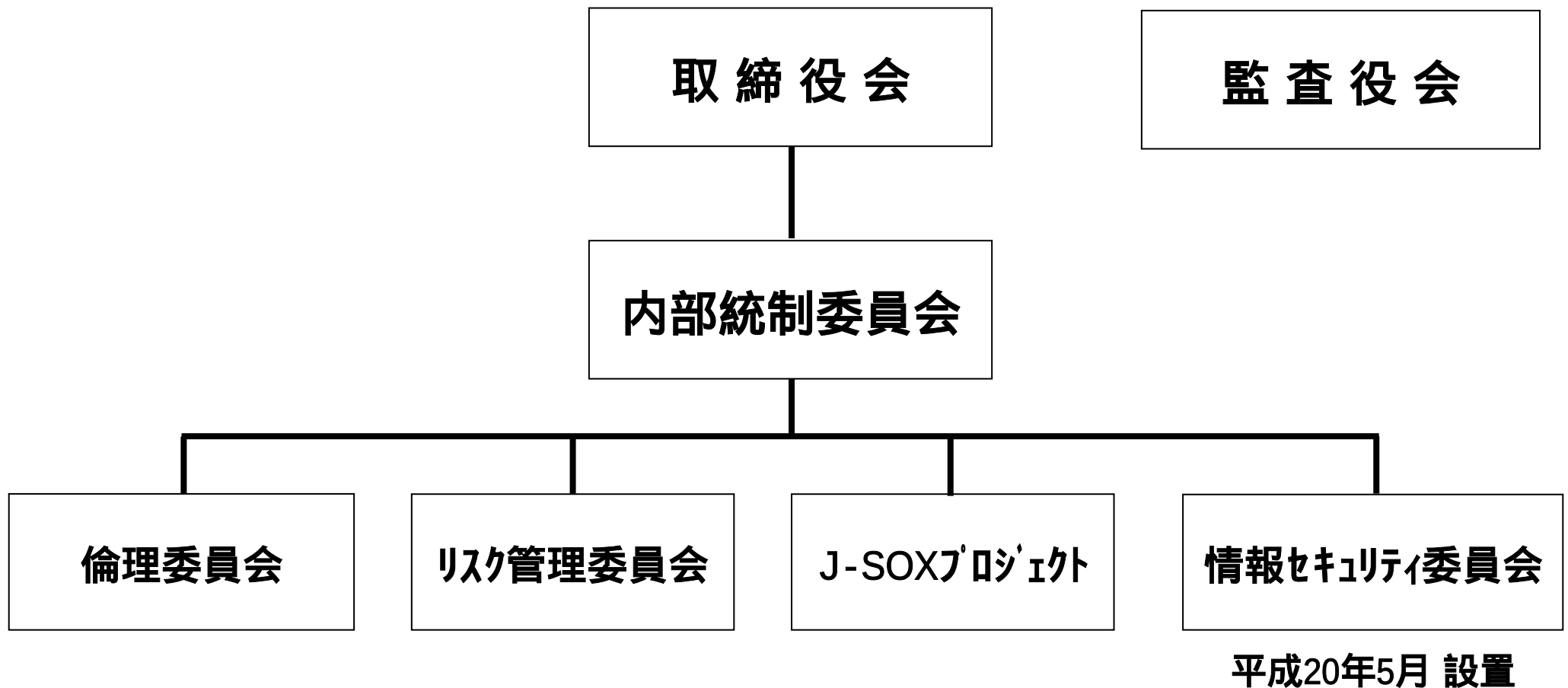
< 国内営業拠点 >

20拠点



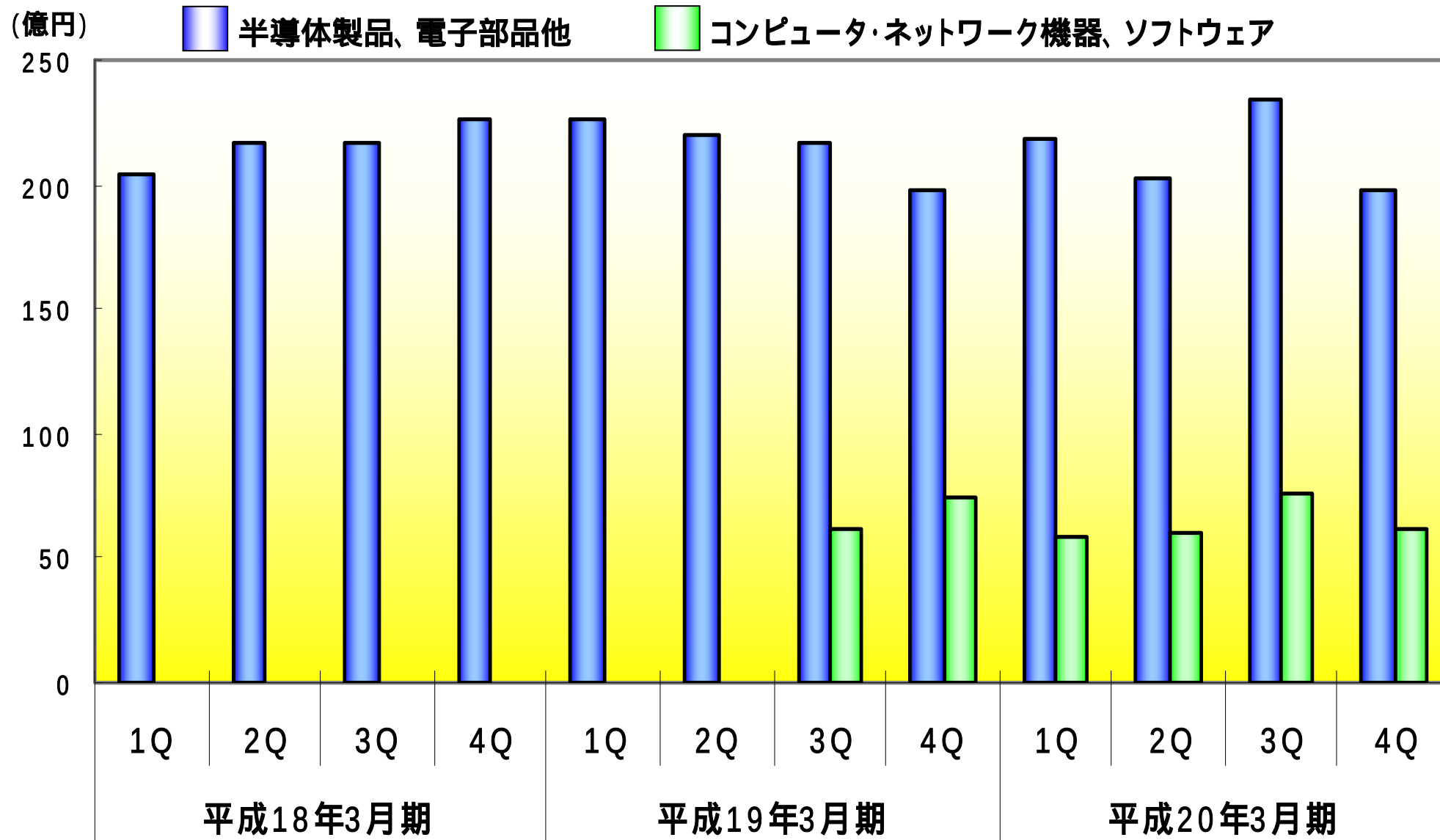
内部統制の取組みについて

内部統制システムの体制



第24期(平成21年3月期) 業績予想

受注高推移



当社を取りまく事業環境

< 半導体製品、電子部品他 >

- ・ 半導体需要は堅調
- ・ 米国の景気減速による波及
- ・ オリンピック特需の不透明感

< コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア >

- ・ 企業の情報システム投資の一時的減速懸念
- ・ ネットワークのセキュリティ分野の強化は堅調

第24期 連結業績予想

(単位:百万円)

	平成20年5月12日発表			
	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減率(%)
売上高	54,600	60,400	115,000	2.6
営業利益	1,560	2,745	4,305	17.0
経常利益	1,410	2,610	4,020	4.4
当期純利益	715	1,495	2,210	0.8
1株当たり配当金	3,300円	3,300円	6,600円	-

配 当 に つ い て

配当方針

- ・ 連結配当性向30%目安
- ・ 継続的かつ安定的な配当の実施

配当予定

	第23期		第24期予定	
	中間	期末	中間(予定)	期末(予定)
1株当たり 配当金(円)	3,300	3,300	3,300	3,300
配当性向	31.9%		31.7%	

第24期(平成21年3月期) 活動方針

< 第26期(平成23年3月期) >

売上高

1,500億円

経常利益

75億円

売上高経常利益率

5%以上

第24期 活動方針

1. 半導体製品、電子部品他

- ・ 産業機器分野への販売強化
- ・ 海外事業展開の推進

2. コンピュータ・ネットワーク機器

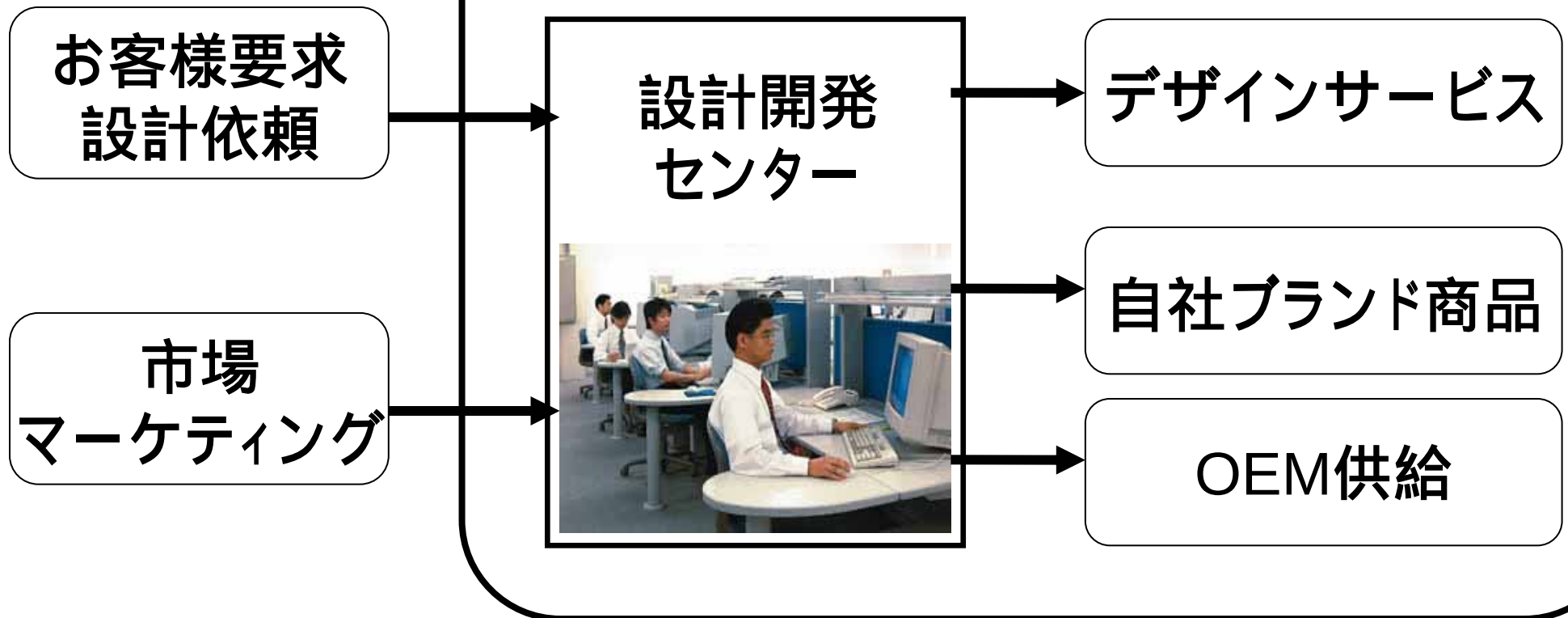
- ・ システム構築ビジネスの推進

3. ソフトウェア

- ・ セキュリティ分野向け拡販

4. 開発ビジネス(インレビアム)

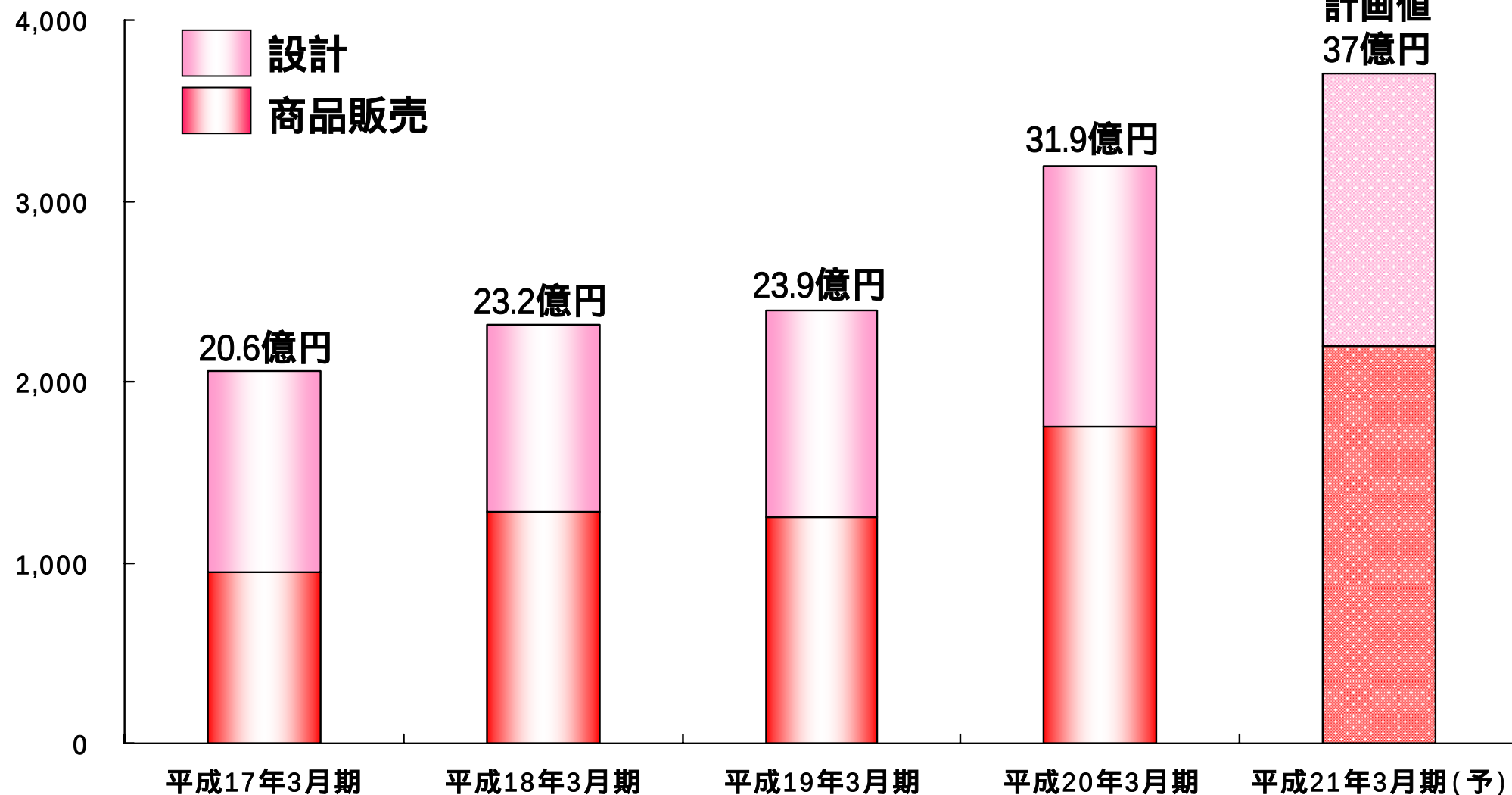
開発ビジネス (インレビウム ビジネス)



開発ビジネス 売上高推移

inrevium

(百万円)



注) 平成18年3月期より連結決算を開始しており、平成18年3月期以降は、連結売上高を記載しております。

デザインサービス

- ・ ソフトウェアを含めたシステム設計の強化

自社ブランド商品

- ・ 新規商品の拡充
- ・ 海外市場への展開

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役8名選任の件
- 第2号議案 会計監査人選任の件
- 第3号議案 取締役賞与支給の件
- 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第1号議案

「取締役8名選任の件」

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 他の法人等の代表状況	所有する当 社の株式数
1	砂 川 俊 昭 (昭和26年6月28日生)	昭和49年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成2年10月 同社ボードテストシステム部長 平成6年4月 同社モトローラ営業部長 平成7年7月 同社半導体部品第一営業部長 平成9年10月 当社取締役社長 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 代表取締役社長 (他の法人等の代表状況) Tokyo Electron Device (Shanghai) Ltd. 取締役会長	77株

第1号議案

「取締役8名選任の件」

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 他の法人等の代表状況	所有する当 社の株式数
2	久 我 宣 之 (昭和30年8月25日生)	昭和54年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成3年10月 同社財務部長 平成11年4月 東京エレクトロン東北株式会社 取締役 平成14年3月 東京エレクトロン株式会社 経理部長 平成15年4月 同社執行役員 平成16年10月 東京エレクトロンBP株式会社 取締役社長 平成18年10月 当社執行役員専務 (現在に至る) 平成19年6月 当社取締役 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役 執行役員専務 管理本部長、 総務部長	53株

第1号議案

「取締役8名選任の件」

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 他の法人等の代表状況	所有する当 社の株式数
3	天 野 勝 之 (昭和29年11月28日生)	昭和59年11月 東京エレクトロン株式会社入社 平成14年4月 同社コンピュータ・ネットワーク BUGM(ビジネス ユニット ジェネラル マネージャー) 平成15年4月 同社執行役員 平成18年10月 当社執行役員 (現在に至る) 平成19年6月 当社取締役 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役 執行役員 CN事業本部長	22株

第1号議案

「取締役8名選任の件」

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 他の法人等の代表状況	所有する当 社の株式数
4	木 村 勉 (昭和28年12月14日生)	昭和56年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成11年4月 当社システムプロダクトグループ プロダクトマネージャー 平成13年10月 当社セミコンダクタ第1グループ プロダクトマネージャー 平成18年5月 当社執行役員 (現在に至る) 平成19年6月 当社取締役 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役 執行役員 営業統括本部長、 東日本第1営業本部長、社内ベンチャー担当	24株

第1号議案

「取締役8名選任の件」

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 他の法人等の代表状況	所有する当 社の株式数
5	徳 重 敦 之 (昭和38年11月7日生)	昭和61年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成11年4月 当社ザイリンクスプロダクト グループプロダクトマネージャー 平成15年10月 当社TOPマーケティンググループ プロダクトマネージャー 平成16年10月 当社インレピアムプロダクト グループプロダクトマネージャー 平成17年4月 当社執行役員 (現在に至る) 平成19年6月 当社取締役 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役 執行役員 EC海外事業担当、 PLDソリューション事業部長	13株

第1号議案

「取締役8名選任の件」

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 他の法人等の代表状況	所有する当 社の株式数
6	東 哲 郎 (昭和24年8月28日生)	昭和52年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成2年12月 同社取締役 平成6年4月 同社常務取締役 平成8年6月 同社取締役社長 平成8年6月 当社取締役 (現在に至る) 平成15年6月 東京エレクトロン株式会社 取締役会長 (現在に至る) 平成17年7月 Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役 (他の法人等の代表状況) 東京エレクトロン株式会社取締役会長 Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長 社団法人日本半導体製造装置協会会長	-

第1号議案

「取締役8名選任の件」

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 他の法人等の代表状況	所有する当 社の株式数
7	原 護 (昭和21年8月14日生)	昭和45年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成元年12月 同社取締役 平成13年6月 当社取締役 平成13年7月 当社取締役会長 平成14年4月 当社取締役退任 平成14年6月 東京エレクトロン株式会社 取締役 (現在に至る) 平成15年4月 同社専務執行役員 平成15年6月 当社取締役 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役	-

第1号議案

「取締役8名選任の件」

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 他の法人等の代表状況	所有する当 社の株式数
8	常 松 政 養 (昭和18年10月5日生)	昭和42年4月 株式会社日立製作所入社 平成8年6月 日立東部セミコンダクタ株式会社 津軽工場長 平成13年6月 日立北海セミコンダクタ株式会社 千歳工場長 平成14年10月 Hitachi Semiconductor (Europe) GmbH (現 Renesas Semiconductor Europe (Landshut) GmbH) 取締役社長 平成18年6月 当社取締役 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役	-

第2号議案

「会計監査人選任の件」

(平成20年3月31日現在)

名 称	あずさ監査法人		
事務所の所在地	主たる事務所 東京都新宿区津久戸町1番2号		
沿 革	昭和60年7月	監査法人朝日新和会計社設立	
	平成5年10月	井上斎藤英和監査法人(昭和53年4月設立)と合併し、名称を朝日監査法人とする	
	平成16年1月	あずさ監査法人(平成15年2月設立)と合併し、名称をあずさ監査法人とする	
概 要	出資金	3,760百万円	
	人員構成	〔非常勤者を含めた総人員数〕	
	公認会計士	1,788名	〔1,915名〕(うち代表社員258名、社員236名)
	会計士補	736名	〔 753名〕
	新試験合格者	926名	〔1,068名〕
	その他職員	1,067名	〔1,097名〕
	合 計	4,517名	〔4,833名〕
	クライアント数	5,178社	(監査証明業務3,982社、 その他の業務1,196社)

対象人員	賞与支給総額
6名	4,455万円

(注) 社外取締役に対しては賞与を支給いたしません。

第4号議案

「退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」

氏名	略歴
古 垣 圭 一	平成17年6月 当社取締役会長 (現在に至る)

品目別仕入先名

補足資料

品 目		主な仕入先名
半導体製品	カスタムIC	富士通エレクトロニクス(株)、ザ・リンクス社
	メモリーIC	富士通エレクトロニクス(株)、IDT社、ラムロンインターナショナル社
	専用IC	コネクサントシステムズ'社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、IDT社、ピクセルワークス社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビ'アム
	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI 社
	マイクロプロセッサ	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、TI 社
	光学部品	アバ'ゴ・テクノロジー社
	単体電子部品	オン・セミコンダクター社
電子部品他		コーセル(株)、(株)デ'ジタル、ダイアロジック社、インビ'アム
コンピュータ・ネットワーク機器		ブロード社、エミュレックス社、エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
ソフトウェア		マイクロソフト社、オラクル社、センセー'ジ社、インビ'アム

用語説明(1)

補足資料

半導体製品	主な取扱商品	機 能
カスタムIC	ASIC PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
マイクロプロセッサ	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
単体電子部品	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

電子部品他		プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品、 機器間を接続するコネクタやケーブル、電源など、電子機器には不可欠な周辺部品。
コンピュータ・ネットワーク機器		インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器、 SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。
ソフトウェア		セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のソフトウェア。